L1 ANSWER 1 OF 7 WPINDEX COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN



PI JP 10316827 A 19981202 (199907)* 6 C08L039-02 <-

TI Heat-reversible material - contains poly allylamine derivative and water.

PA (NITO) NITTO BOSEKI CO LTD

AN 1999-076584 [07] WPINDEX

AB JP 10316827 A UPAB: 19990217

A heat-reversible material contains polyallylamine(PAA) deriv. having the main constitutional component of formula (I) and water. R1 = -CH2CH(-OH)CH2OCH2CH=CH2; x=0 or more and less than 1; y, z=0-1; y and z are not 0 at the same time.

Also claimed is prepn. of PAA deriv. which comprises reacting aq. soln. of PAA with allylglycidylether(AGE) at 20-60 deg. C. The amount of the AGE is 200 mol % or less w.r.t. the monomer unit in PAA.

USE - The heat-reversible material is suitable for a light-screening material, a temp.-dependent water-soluble adhesives and a coating material.

ADVANTAGE - The heat-reversible type material can be controlled the developing of phase transition with change in the kinds of the allylamine deriv., the rate of the substituent, the concn. and pH of the allylamine deriv. The heat-reversible type material is liable to cause phase-transition in a narrow temp. range and reacts temps. sensitivity around the phase-transition temp. The material has cationic properties in water and can be simply produced without by-products. Dwg.0/2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-316827

(43)公開日 平成10年(1998)12月2日

 (51) Int. Cl. 6
 識別記号
 F I

 C 0 8 L 39/02
 C 0 8 L 39/02

 C 0 8 F 8/00
 C 0 8 F 8/00

 126/04
 126/04

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 6 頁)

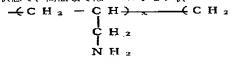
| (21)出願番号 | 特願平9-144587 | (71)出顧人 | 000003975 | |
|----------|--------------------|----------------|-----------------------|--|
| | · | | 日東紡績株式会社 | |
| (22) 出顧日 | 平成9年(1997)5月20日 | 福島県福島市郷野目字東1番地 | | |
| | | (72)発明者 | 藤田 康弘 | |
| | | | 福島県郡山市富久山町久保田字大原198 | |
| | | (72)発明者 | 加藤正 | |
| | ·. | | 福島県郡山市富久山町久保田字愛宕32-13 | |
| | | (72)発明者 | 遠藤 忠雄 | |
| | | | 福島県郡山市富久山町久保田字下河原31- | |
| | | | 9 | |
| | · | (72)発明者 | 竹内 実 | |
| | | | 福島県郡山市富久山町福原字塩島1C-13 | |
| | • | (72)発明者 | 林 郁夫 | |
| | | | 福島県郡山市富久山町久保田字愛宕55-10 | |
| | | | | |

(54) 【発明の名称】 熱可逆型材料

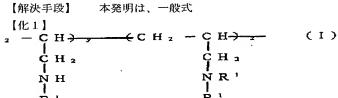
(57)【要約】

【課題】 アミノ基を有する高分子と水とを含み、か

つ、低温域では溶液状態で、高温域ではエマルジョン状



態である親水性-疎水性熱可逆型材料の提供である。



[式中、 R^1 は $-CH_2$ CH (-OH) CH_2 OCH_2 $CH=CH_2$ を示し、x は $0 \le x < 1$ を示し、y は $0 \le y \le 1$ を示し、z は $0 \le z \le 1$ を示し、x, y, z はそ

れぞれの構成単位のモル分率を示し、yとzが共に0であることはない]を主要構成成分として含むポリアリルアミン誘導体と、水とを含む熱可逆型材料である。

【化1】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式 +C H 2 − C H } y +СН₂ -СН) (I)CH+CH₂ ÇН2 CH₂ NR 1 ΝH NH_2 $\dot{\mathbf{R}}^{-1}$ Ŕ١

[式中、R1 は-CH2 CH (-OH) CH2 OCH2 CH=CH2 を示し、xは0≤x<1を示し、yは0≤ $y \le 1$ を示し、zは $0 \le z \le 1$ を示し、x, y, zはそ れぞれの構成単位のモル分率を示し、yとzが共に0で あることはない]を主要構成成分として含むポリアリル アミン誘導体と、水とを含む熱可逆型材料。

【請求項2】 ポリアリルアミンの水溶液と、ポリアリ ルアミンのモノマー単位に対し200モル%以下のアリ ルグリシジルエーテルとを20~60℃で反応させるこ とを特徴とする請求項1記載のポリアリルアミン誘導体 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な親水性ー疎 水性熱可逆型材料に関する。更に詳しくは、本発明は、 相転移温度を利用した広範囲な分野に使用可能である新 規な親水性一疎水性熱可逆型材料に関する。

[0002]

【従来の技術】熱、光、電磁場、pH、化学物質、温度 差等の外部情報に応答する各種の機能を高分子化する試 み、該機能を持った高分子の探索はこれまで数多く行わ れてきている。これらは、新しい機能を有する高分子と して:カラー写真フィルムのタイミング層などの膜用、 パターン印刷、印刷表面改質剤、プロセス凝集剤等の印 刷関係の分野;半導体のマスキング用ポリマー、プリン ト基盤のレジストインク等の半導体関係;免疫試験やバ イオ生産物の抽出や分離などの感温分離型機能ポリマ 一、医薬のコントロールリリースポリマー (ゲル)及び 酵素固定化用ポリマー(ゲル)等の生化学分野;並び に、金属イオンの濃縮、抽出、分離若しくは回収、オイ ルサンドからのオイル抽出プロセス等の金属イオン又は

—← C H ₂ – C H) -(C H 2 − C H) x H_2 ΝH2 ΝH

[式中、R¹ は-CH₂ CH (-OH) CH₂ OCH₂ CH=CH2 を示し、xは0≤x<1を示し、yは0≤ $y \le 1$ を示し、zは $0 \le z \le 1$ を示し、x, y, zはそ れぞれの構成単位のモル分率を示し、yとzが共にOで あることはない]を主要構成成分として含むポリアリル 50

オイル精製の分野;の新材料に期待されている。その 他、防染糊、水溶性接着剤、各種特殊膜、プラスチック 改質剤、セラミックバインダー、脱水剤、温度変化によ って動くアクチュエーター、結認防止コーティング及び 遮光剤等の新材料として興味が持たれている。

【0003】高分子と水との混合物とを含む親水性-疎 水性熱可逆型材料は知られている。このような材料は、 低温域では高分子の水溶液の状態で水に溶解し、高温域 では不溶となり、再びそれを冷却すると溶解する。例え ば、そのような親水性一疎水性熱可逆型材料に用いる高 分子として、ポリ(N-n-プロピルメタアクリルアミ ド)が特公昭61-23937に記載されている。ま た、ポリ (N-アルキルアクリルアミド)、ポリビニル メチルエーテル、ポリエチレンオキシド、メチルセルロ ース及びポリビニルメチルオキサゾリジノンが知られて

【0004】しかし、カチオン性アミノ基を有するポリ マーからなる親水性-疎水性熱可逆型材料は少ない。一 方、現状は、種々の分野で新材料として新規な親水性-疎水性熱可逆型材料の提供が求められている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと する課題は、新規な熱可逆型材料の提供である。さらに 詳しくは、アミノ基を有する高分子と水とを含み、か つ、相転移温度より低温域では溶液状態で、相転移温度 より高温域ではエマルジョン状態である親水性-疎水性 熱可逆型材料の提供である。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式

[0007]

アミン誘導体と、水とを含む熱可逆型材料である。

【発明の実施の形態】本発明の熱可逆型材料は、ある種 のポリアリルアミン誘導体と水とを含む親水性-疎水性 熱可逆型材料である。本発明の熱可逆型材料は、相転移

温度より低温域では高分子の水溶液の状態で水に溶解 し、相転移温度より高温域では不溶となり、再びそれを 相転移温度より低く冷却すると溶解するという特徴を有 する。

【0009】このポリアリルアミン誘導体は、ポリアリルアミンの NH_2 の一部または全部が NHR^1 または NHR^1 または NHR^1 な、一 NHR^1 な、一 NHR^1 な、一 NHR^1 な、 NHR^1 な、N

【0010】式(I)で、ポリアリルアミン誘導体の構成単位のモル分率x, y, zは、xは0 $\leq x$ <1、yは0 $\leq y$ ≤ 1 、zは0 $\leq z$ ≤ 1 であり、かつ、yとzが共に0であることはないが、通常、x+y+z=1の関係にある。また、ポリアリルアミン誘導体の水溶性が抑えられ低温で相転移が起こりやすくするため、ポリアリル

[0012]

H 2 O

【0013】この方法は、特別な後処理をするこなく、また、特に副生成物を生成することなく、簡単に、市販されているポリアリルアミン水溶液とアリルグリシジルエーテル(II)とからポリアリルアミン誘導体(I)と水との混合物からなる熱可逆型材料を製造できるので好ましい。すなわち、この方法では、単に市販されている2つの試薬を混合し、得られる混合物を20~60℃の状態にし、特別な後処理をすることなく、そのまま、熱可逆型材料となるので好ましい。

【0014】原料のポリアリルアミンの重合度mは、通 常5以上であり、好ましくは10~5000である。原 料のポリアリルアミンはフリータイプが好ましい。フリ ータイプとしては、既知のポリアリルアミンの付加塩好 ましくはその塩酸塩を、アルカリで中和した後、副生す る中和塩を透析により除去したものを使用することがで きる。また、フリータイプのポリアリルアミンとして は、市販の分子量約1万の15%ポリアリルアミン水溶 液(日東紡績(株)製PAA-15)、分子量約1万の 10%ポリアリルアミン水溶液(日東紡績(株)製PA A-10C)、分子量約1万の20%ポリアリルアミン 水溶液(日東紡績(株)製PAA-L)、分子量約10 万の20%ポリアリルアミン水溶液(日東紡績(株)製 PAA-H) 等をそのまま、使用しても良い。本発明の 材料を製造する際、原料のポリアリルアミンは、濃度と して、例えば、1~70%で用いることができる。な お、本明細書では、濃度に用いた%は、特に記載しない 限り、重量%を表わすものとする。

アミン誘導体中のアリルアミン構成単位のモル分率 x の 範囲は、 $0 \sim 0$. 95 が好ましく、 $0 \sim 0$. 85 がさら に好ましい。

【0011】本発明に用いるポリアリルアミン誘導体は、特開昭62-256801に記載のように、ポリアリルアミンのメタノール溶液にアリルグリシジルエーテルを加えることにより製造することができる。しかし、本発明者らは、ポリアリルアミンの水溶液に、ボリアリルアミンのモノマー単位に対し200モル%以下のアリルグリシジルエーテル(II)を20~60℃で加えるだけで、簡単に、式(I)で表わされるポリアリルアミン誘導体を製造できることを見出した。これを下記の化学反応式で示す。

【0015】アリルグリシジルエーテルの使用量は、通常、ポリアリルアミンのモノマー単位に対し200モル%以下、好ましくは5~200モル%、さらに好ましくは15~200モル%である。ポリアリルアミンとアリルグリシジルエーテルとの反応の反応温度は、通常、20~60℃、好ましくは30~50℃である。また、反応時間は、通常0.5~24時間で終了することができる。

【0016】本発明の熱可逆型材料では、ポリアリルアミン誘導体の濃度は、溶解性及び使用目的によって変えることができるが、一般的には0.01~80%、好ましくは0.05~50%、特に好ましくは0.1~30%で用いることができる。

【0017】本発明の熱可逆型材料は、食塩等の塩その他の必要な添加剤を加えて相転移温度を変化させることができる。また、本発明の熱可逆型材料は、感温性を示す範囲内であれば、エタノール等の、水溶性の有機溶媒を加えても良い。本発明では、相転移温度は、重合体の種類、水溶液の濃度、存在する塩の種類と量、その他の条件により変化させることができる。すなわち、ポリアリルアミン誘導体の濃度、添加する食塩濃度、pHの変化によって相転移の発現を調節することができる。しかし、水のない状態では、ポリアリルアミン誘導体は、通常、可逆的な相転移を示さない。また、酸性溶液中では、ポリアリルアミン誘導体の水溶性が上昇するため、温度を上昇させてもエマルジョンになりにくく、その転移を発現しにくい。

【0018】また、温度と透過率との関係曲線からは、 従来知られているアリルアミン系重合体の親水性ー疎水 性熱可逆材料に比べ、本発明の熱可逆型材料は、相転移 が狭い温度範囲で起こりやすい特徴を有する。したがっ て、熱可逆型材料として使いやすい。

【0019】本発明の熱可逆型材料は、アミノ基を有す る重合体を含有するので塩基性を示す。したがって、該 材料は、温度に感応するばかりでなく、pHにも感応す ることができる。すなわち、本発明材料は、酸性にする と温度に関係なく液体で透明になりやすく、塩基性にす 10 ると親水性-疎水性熱可逆型材料となる。そのため、本 発明の熱可逆型材料は、親水性-疎水性熱可逆型材料で あり、かつ、pH可逆型材料である。

【0020】このような特徴を有する本発明の熱可逆型 材料は、その物質相の温度可逆性を利用して、各種機能 材料に使うことができる。例えば、本発明材料は、温度 が高くなると遮光し低くなると透過するという特徴を持 つ遮光材料に使用し得る。また、温度依存性水溶性接着 剤や被覆材料などにも広範囲に使用し得る。

【0021】本発明に用いるポリアリルアミン誘導体 と、水との混合物が、親水性-疎水性熱可逆型材料とな る理由は、ポリマーへの水和水の存在の有無により、ポ リマー分子のコイル/グロビュール変換が起こるためと 考えられる。すなわち、本発明の熱可逆型材料は、系の 温度を上昇させると、相転移温度を境にコイル型構造か らグロビュール(糸まり)構造に変換すると考えられ

【0022】このような変換が起こる理由としては、水 和水が、低温域ではポリマー中のOH基またはアミノ基 に水素結合をするのに対し、高温域では水和水が脱離 し、その脱離に伴う系のエントロピーの上昇を、ポリマ 一鎖が収縮することにより補償できるためと考えられ る。また、相転移温度より高温域では、絡み合った高分 子鎖が疎水性相互作用によりさらに会合し、また、グロ ビュール同士が凝集するなどして、系の透過率が低下し てエマルジョンになりやすいためと考えられる。本発明 では、種々の条件で相転移温度等の転移状態が異なる。 例えば、本発明では食塩が存在すると相転移温度が低温 側にシフトしやすいが、これは、食塩の存在により、O H基またはアミノ基への水和水の結合が妨げられやすい と考えられる。

[0023]

【実施例】

実施例1~6 熱可逆型材料の製造とその相転移の確認 ポリアリルアミン水溶液(日東紡績(株)製,PAA-10C)を14.82%ポリアリルアミン水溶液に調製 し、それから115.59g(モノマー単位で0.3モ ル)を取り出し、300mlセパラブルフラスコに入れ 攪拌し、約40℃に維持しながら、それに所定量のアリ ルグリシジルエーテル(東京化成(株))を少しずつ加 えた。その後、同温で反応混合物を5.5時間攪拌する ことにより、ポリアリルアミン誘導体と水との混合物を 得た。その混合物を、そのまま、本発明の熱可逆型材料 として用い、以下のようにして相転移を確認した。

【0024】本発明の熱可逆型材料(ポリアリルアミン 誘導体と水との混合物)が40℃で白濁しているとき は、その混合物を氷水等でゆっくり冷却していき、白濁 状態から溶液状態に変化するときの温度を透明化温度と して求めた。また、40℃で透明になっているときは、 ゆっくり加熱していき、溶液状態から白濁状態に変化す るときの温度を透明化温度として求めた。これらの結果 を表1に示す。いずれも、これらの材料の相転移を確認 した。

[0025]

【表1】

| PAAのモノマ 一単位に対する AGEのモル% | ポリアリルアミン誘導体 式(I)のモル分率 | | | 透明化温度 (℃) |
|-------------------------------|--------------------------|------|-----|--------------|
| | x | y | Z | |
| 6 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 約50 |
| 7 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 39~40 |
| 9 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 25~26 |
| 100 | 0 | 1. 0 | 0 | 21~24 |
| 110 | 0 | 0. 9 | 0.1 | 約2.5 |

PAA; ポリアリルアミンの略号

AGE: アリルグリシジルエーテルの略号

7

【0026】実施例7 ポリアリルアミン誘導体(式1 でx=0, y=0. 9, z=0. 1) およびそれを含む 熱可逆型材料の製造

実施例 1 に記載した方法で、アリルグリシジルエーテルを 0.3 3 モル (ポリアリルアミンのモノマー単位に対し 1 1 0 モル%)を用い、ポリアリルアミン誘導体 (式 I で x=0, y=0.9, z=0.1)と水との混合物を 得た。 さらに、その混合物を水で希釈することにより、5% 濃度のポリアリルアミン誘導体(式 I で x=0, y=0.9, z=0.1)の水溶液として、熱可逆型材料を製造した。

【0027】実施例8 ポリアリルアミン誘導体(式 1 でx=0. 4, y=0. 6, z=0) およびそれを含む 熱可逆型材料の製造

アリルグリシジルエーテルを0. 18モル(ポリアリルアミンのモノマー単位に対し60モル%)を用いた以外は、実施例7と同様に操作し、ポリアリルアミン誘導体(式1でx=0. 4, y=0. 6, z=0)と水との混合物を得た。さらに、その混合物を水で希釈することにより、5%濃度のポリアリルアミン誘導体(式1でx=0. 4, y=0. 6, z=0)の水溶液として、熱可逆型材料を製造した。

【0028】実施例9 熱可逆型材料の相転移温度の測 定

実施例7または実施例8で製造した熱可逆型材料を分光光度計のセルに入れて循環水によりセルの温度を変化させてゆき500nmでの透過率を測定した。昇温または降温は1分間に1℃づつ変化させた。その結果を温度一透過率曲線として図1に示す。その結果、狭い温度範囲で透過率の変化が起こることが判明した。さらに、透過率が初期の水溶液の透過率の1/2になる温度を、温度一透過率曲線から読み取ることにより熱可逆型材料の相転移温度を求めた。実施例7の熱可逆型材料の昇温時、降温時の相転移温度はそれぞれ15.9℃、15.1℃であった。実施例8の熱可逆型材料の昇温時、降温時の相転移温度はそれぞれ49.1℃、51.4℃であった。昇温時、降温時の相転移温度の差は、実施例7の熱可逆型材料では0.8℃、実施例8の熱可逆型材料では

3℃であった。

【0029】参考例1 ポリアリルアミン誘導体(式1 でx=0.4, y=0.6, z=0) の塩酸塩の製造 実施例8で得たポリアリルアミン誘導体(式Iでx= 0. 4, y=0. 6, z=0)と水からなる熱可逆型材 料に、ポリアリルアミン誘導体のモノマー単位に対して 120モル%の塩酸を加えて、その材料をアセトン中に 再沈させた。この沈殿した白色沈殿物を瀘別し、乾燥剤 として五酸化二リンを用いて真空乾燥することにより、 ポリアリルアミン誘導体(式Iでx=0. 4, y=0. 6, z=0)の塩酸塩を得た。この塩酸塩の元素分析の 結果は、C:48.05%, H:9.20%, N:8. 68%であった。これらの値は、ポリアリルアミン誘導 体 (式 I で x = 0.4, y = 0.6, z = 0) の塩酸塩 の理論値C:48.92%, H:8.71%, N:8. 64%と一致した。この塩酸塩のIRスペクトルは、1 650cm-1にアリル基のC=C結合に由来する吸収が 認められた。また、995cm-1と920cm-1に二重 結合のC-Hの面外変角振動に基づく吸収が認められ た。

8

[0030]

【発明の効果】本発明の熱可逆型材料は、用いるアリルアミン誘導体の種類、置換基の割合、アリルアミン誘導体の濃度、pHの変化により、相転移の発現を調節することができる。本発明の熱可逆型材料は、相転移が狭い温度範囲で起こりやすいので、相転移温度付近では温度に鋭敏に反応する。また、本発明の材料は、水中でカチオン性を有するという特徴をもつ。しかも本発明の材料は、ポリアリルアミンにアリルグリシジルエーテルを加えるだけで、簡単に、しかも副生成物なく、製造できるという特徴を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例7および実施例8で製造した熱可逆型材料の温度-透過率曲線を示す。縦軸に透過率、横軸に温度を示す。

【図2】参考例1で得たポリアリルアミン誘導体(式 I で x = 0. 4, y = 0. 6, z = 0) の塩酸塩の I R スペクトルを示す。

